

东芯半导体股份有限公司投资者关系活动记录表

(2025 年 3 月 10 日)

证券代码：东芯股份

证券简称：688110

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（）
参与单位名称	上海丰瑜资产、上海芦田资产、磐耀资产、民生证券、平安基金、中邮证券
活动时间	2025 年 3 月 6 日
活动地点	公司会议室、电话会议
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、董事会秘书：蒋雨舟 证券事务代表：黄沈幪 投资者关系：王佳颖
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司如何看待存储行业的周期性对公司带来的影响？</p> <p>答：周期性是半导体行业的常态，存储芯片行业作为强周期的行业，行业低谷不会长期持续。随着大数据时代的向前推进，元宇宙、自动驾驶、人工智能等数据密集型应用技术不断涌现，势必将引发数据存储的浪潮。随着未来市场景气度的回升和需求的逐渐恢复，以及国产替代的巨大需求，从全球范围来看，中国市场仍有较大机会。</p> <p>2、公司对于非存储线的布局是出于什么样的考虑和规划？</p> <p>答：公司凭借多年来在存储行业的资源、客户、供应链、经验等方面积累的优势，进一步丰富公司产品品类，以存储为核心，向“存、算、联”一体化领域进行布局，拓展行业应用领域，优化业务布局，为客户提供更多样化的芯片解决方案。</p> <p>3、砺算布局图形渲染 GPU 跟公司的产品有哪些协同？</p>

	<p>答：上海砺算的 GPU 产品会需要 DRAM 的接口配合，我们的研发设计人员除了在利基 DRAM 有丰富的经验，对做高规格 DRAM 也有相应的知识储备。双方通过芯片设计团队技术的交流与合作，可以促进双方设计能力的提升。双方可以通过协同设计，通过软硬件适配、工艺优化等合作方式，促进双方产品在性能、功耗等方面进行优化和提升，为双方互相赋能。双方也可以结合各自领域的研发能力，为客户提供定制化产品的开发服务，提升公司的核心竞争力。</p> <p>4、公司布局 WiFi7 相关产品是由于怎样的考虑？</p> <p>答：公司凭借多年来在行业内的资源、客户、供应链、经验等方面积累的优势，进一步丰富公司产品品类，以存储为核心，向“存、算、联”一体化领域进行布局，拓展行业应用领域，优化业务布局，为客户提供更多样化的芯片解决方案。</p> <p>5、公司 SLC NAND 业务的后续规划以及市场情况？</p> <p>答：公司专注于自主研发的 SLC NAND 产品，主要应用市场包括网通、消费以及监控安防等，并逐步从工业向汽车等高可靠性市场发展。随着市场需求的复苏和热门消费产品的出现，会逐步提升对 SLC NAND 的容量需求，有助于销售产品的平均单价的提升。</p>
日期	2025 年 3 月 10 日